

## **Tundra Semiconductor erwirbt Silicon Logic Engineering**

### ***Neue Kapazitäten stärken Tundras führende Position bei System-Interconnect-Lösungen***

Tundra Semiconductor, führender System-Interconnect-Anbieter, kündigte die Übernahme von Silicon Logic Engineering (SLE) mit Sitz in Eau Claire, Wisconsin, für 14 Mio. US-\$ an. SLE entwickelt hochleistungsfähige Kommunikations- und Computer-ICs für weltweit tätige Kunden im Bereich Networking und Computing. Die Übernahme der SLE-Ressourcen, des Know-hows und des Intellectual Property (IP) stärkt Tundras Führungsposition im Bereich des System Interconnect für die Märkte Kommunikation und Computing.

Im Rahmen der Vereinbarung setzt sich der Kaufpreis von 14 Mio. US-\$ aus 10 Mio. \$ in bar und 4 Mio. \$ in Tundra-Stammaktien (ca. 259.000 Stück) zusammen. Die Hälfte des Aktienpakets wird über die nächsten zwei Jahre in Abhängigkeit bestimmter betriebswirtschaftlicher Ziele gezahlt.

„SLE bietet reichhaltige Ressourcen sowie technisches Know-how, und wir freuen uns, das Unternehmen bei Tundra willkommen zu heißen“, kommentiert Jim Roche, President und CEO bei Tundra, die Übernahme. „Diese Übernahme

erfüllt einen wesentlichen Bestandteil unserer Strategie: durch die Kombination des SLE-Angebots mit unseren IP-Angeboten und Kundenbeziehungen erweitern wir unser Produktangebot als auch die Applikationen, die wir damit bedienen können. Unsere Kunden werden dadurch profitieren, da wir durch unsere Produkte und Dienstleistungen einen Mehrwert bieten. Roche weiter: „Diese Übernahme ergänzt die vor kurzem getätigte Übernahme von Alliance SSBU um umfangreiches Entwicklungs-Know-how für Computer- und Kommunikationssysteme und hilft uns bei der Entwicklung eines umfangreicheren Angebots an PCI-Express-Produkten.“

SLE wurde 1996 gegründet und war anfangs im Markt für Supercomputer tätig. Das Privatunternehmen hat über 40 Mitarbeiter, von denen jeder durchschnittlich über 15 Jahre Entwicklungserfahrung verfügt. Das Unternehmen ist erfolgreich im Markt des Hochleistungs-Chip- und Systemdesigns tätig. Seit seiner Gründung lieferte SLE mehr als 35 First-Time-Right-Designs aus.

„Wir freuen uns auf die Eingliederung in Tundra“, erklärte Jeff West, President bei Silicon Logic Engineering. „Deren führende Position bei standardbasierten System-Interconnect-Produkten bietet zusammen mit unserem Angebot an hochleistungsfähigen Bausteinen ein beachtliches Produktportfolio, um dem wachsenden Trend des System Interconnect Outsourcings zu entsprechen.“ West weiter: „Auch die Ausrichtung beider Unternehmenskulturen trägt zu einem gemeinsamen Synergieeffekt bei – was sowohl für die Kunden als auch für die Mitarbeiter von Vorteil ist.“

Jeff West ist nun Vice President Design Services bei Tundra und berichtet direkt an Jim Roche. West und alle anderen Mitarbeiter bei SLE werden in der Niederlassung in Eau Claire verbleiben und SLE wird auch weiterhin seinen bestehenden und wachsenden Kundenstamm betreuen.

Durch die Übernahme erhält Tundra neben dem Know-how des SLE-Teams nun auch wertvolles IP. SLE ist ein führender Anbieter von SPI 4.2 Cores. SPI 4.2 ist ein schneller System-Interconnect-Standard, der von Netzwerk- und Kommunikationsunternehmen genutzt wird.

Tundra geht davon aus, dass durch die Übernahme Umsätze im Bereich der Designdienstleistungen und IP-Lizenzierung generiert werden. SLEs Geschäftsanteil soll Umsätze im Bereich von 2,0 bis 2,3 Mio. \$ pro Quartal erzeugen, mit einem Bruttogewinn zwischen 35 und 40% und einem Gewinn nach Steuern zwischen 10 und 12% der Umsätze.

Jim Roche dazu abschließend: „Die kürzlich getätigten Übernahmen bestätigen unsere Strategie. Unser Ziel ist es, die finanzielle Position zu stärken, unser System-Interconnect-Angebot und unseren Kundenstamm zu erweitern. Die Übernahme von Potentia Semiconductor stärkt unsere finanzielle Position. Die Übernahme von Alliance SSBU erfüllt alle drei Ziele und bietet uns steigende Umsätze und Gewinne (allgemein und bei wichtigen Kunden) sowie Produkte und IP-Lösungen, die System-Interconnect-Standards wie PCI Express, PCI und HyperTransport unterstützen. Und die Übernahme von SLE ergänzt die vorher genannten Übernahmen, erweitert unser Produktangebot und unseren Kundenstamm.“

**For further information and reader enquiries:**

Veronica Farmer, Tundra Semiconductor Corporation, 603 March Road, Ottawa, Ontario, K2K 2M5, Canada

Tel: +1 613 592 0714 E-mail: [info@tundra.com](mailto:info@tundra.com)  
Fax: +1 613 592 1320 Web: [www.tundra.com](http://www.tundra.com)

**For further information or to discuss feature article opportunities:**

Rob Davies, Publitek Limited, 18 Brock Street, Bath, BA1 2LW, United Kingdom

Tel: +44 (0)1225 470 000 E-mail: [rob.davies@publitek.com](mailto:rob.davies@publitek.com)  
Fax: +44 (0)1225 470 047 Web: [www.publitek.com](http://www.publitek.com)

**About Tundra:**

Tundra Semiconductor Corporation ([www.tundra.com](http://www.tundra.com)) is the global leader in System Interconnect providing world-class support and leading edge semiconductor solutions to the world's foremost communications, networking, storage system, and information technology vendors. Consistently delivering on system level performance promises that reduce time to market, Tundra System Interconnect ensures market advantage in wireless infrastructure, storage networking, network access, military, industrial automation, and information technology applications.

TUNDRA is a registered trademark of Tundra Semiconductor Corporation (Canada, U.S. and U.K.). TUNDRA and the Tundra logo are registered marks of Tundra Semiconductor Corporation (Canada - registration in the United States, European Union, and People's Republic of China pending). Tsi106, Tsi107, Tsi108, Tsi109 and Tsi110 are trademarks of Tundra Semiconductor Corporation. The PowerPC name, Power Architecture name, and the PowerPC logotype are trademarks of International Business Machines Corporation, used under license therefrom. Other registered and unregistered trademarks are the property of their respective owners. © Copyright 2006 Tundra Semiconductor Corporation. All rights reserved. Information subject to change without notice.